## Features

－Ultra small package： $1.0 \times 0.6 \times 0.5 \mathrm{~mm}$
－Ultra low capacitance： 5 pF typical
－Ultra low leakage：nA level
－Low operating voltage：$\pm 5 \mathrm{~V}$
－Low clamping voltage
－2－pin leadless package
－Complies with following standards：
－－IEC 61000－4－2（ESD）immunity test
Air discharge：$\pm 20 \mathrm{kV}$
Contact discharge：$\pm 15 \mathrm{kV}$
－－IEC61000－4－5（Lightning）4．5A（8／20 $\mu \mathrm{s}$ ）
－RoHS Compliant
－Lead Finish：NiPdAu

## Mechanical Characteristics

－Package：DFN1006－2（0402）
－Lead Finish：Matte Tin
－Case Material：＂Green＂Molding Compound．
－Moisture Sensitivity：Level 3 per J－STD－020
－Terminal Connections：See Diagram Below
－Shipping Qty ：10000pcs／7Inch Tape \＆Reel

## Applications

－Smart Phone and Tablet PC
－TV and Set Top Box
－Wearable Devices
－PDA

## Dimensions and Pin Configuration



Absolute Maximum Ratings（Tamb $=25^{\circ} \mathrm{C}$ unless otherwise specified）

| Parameter | Symbol | Value | Unit |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Peak Pulse Power（8／20 $\mu$ s） | Ppk | 75 | W |
| Peak Pulse Current（ $8 / 20 \mu \mathrm{~s}$ ） | Ipp | 4.5 | A |
| ESD per IEC 61000－4－2（Air） <br> ESD per IEC 61000－4－2（Contact） | Vesd | $\begin{aligned} & \pm 20 \\ & \pm 15 \end{aligned}$ | kV |
| Operating Temperature Range | TJ | -55 to +125 | ${ }^{\circ} \mathrm{C}$ |
| Storage Temperature Range | Tstg | -55 to +150 | ${ }^{\circ} \mathrm{C}$ |

Electrical Characteristics（ $\mathrm{TA}=25^{\circ} \mathrm{C}$ unless otherwise specified）

| Parameter | Symbol | Min | Typ | Max | Unit | Test Condition |
| :--- | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :--- |
| Reverse Working Voltage | VRWM |  |  | 5 | V |  |
| Breakdown Voltage | VBR | 6 |  |  | V | $\mathrm{IT}=1 \mathrm{~mA}$ |
| Reverse Leakage Current | $\mathrm{I}_{\mathrm{R}}$ |  |  | 0.08 | uA | $\mathrm{VRWM}=5 \mathrm{~V}$ |
| Clamping Voltage | VC |  |  | 10 | V | $\mathrm{Ipp}=1 \mathrm{~A}(8 \times 20 \mathrm{us}$ pulse $)$ |
| Clamping Voltage | VC |  |  | 14 | V | $\mathrm{Ipp}=4.5 \mathrm{~A}(8 \times 20 \mathrm{us} \mathrm{pulse)}$ |
| Junction Capacitance | CJ |  | 5 |  | pF | $\mathrm{VR}=0 \mathrm{~V}, \mathrm{f}=1 \mathrm{MHz}$ |

## Typical Performance Characteristics（ $\mathrm{T}_{A}=25^{\circ} \mathrm{C}$ unless otherwise Specified）

Fig1． $8 / 20 \mu$ s Pulse Waveform


Fig2．ESD Pulse Waveform（according to IEC 61000－4－2）


Fig3．Power Derating Curve


## DFN1006－2 Package Outline Drawing（0402）



| SYM | DIMENSIONS |  |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | MILLIMETERS |  |  | INCHES |  |  |  |
|  | MIN | NOM | MAX | MIN | NOM | MAX |  |
| A | 0.45 | 0.50 | 0.55 | 0.018 | 0.020 | 0.022 |  |
| A1 | 0.00 | 0.02 | 0.05 | 0.000 | 0.001 | 0.002 |  |
| b | 0.45 | 0.50 | 0.55 | 0.018 | 0.020 | 0.022 |  |
| c | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.005 | 0.006 | 0.007 |  |
| D | 0.95 | 1.00 | 1.05 | 0.037 | 0.039 | 0.041 |  |
| e | 0.65 BSC |  |  |  | 0.026 BSC |  |  |
| E | 0.55 | 0.60 | 0.65 | 0.022 | 0.024 | 0.026 |  |
| L | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.008 | 0.010 | 0.012 |  |
| h | 0.07 | 0.12 | 0.17 | 0.003 | 0.005 | 0.007 |  |

Suggested Land Pattern


| SYM | DIMENSIONS |  |
| :---: | :---: | :---: |
|  | MILLIMETERS | INCHES |
| X | 0.60 | 0.024 |
| Y1 | 0.50 | 0.020 |
| Y2 | 0.30 | 0.012 |
| Y3 | 0.80 | 0.032 |
| $Z$ | 1.30 | 0.052 |

